# Best Available Copy

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



### 

(43) 国際公開日 2001年11月15日(15.11.2001)

**PCT** 

### (10) 国際公開番号 WO 01/86261 A1

(51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/03874

(22) 国際出願日:

2001年5月9日 (09.05.2001)

G01N 21/27, 21/75, 33/44

(25) 国際出願の言語:

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: JP 特願2000-136213 2000年5月9日(09.05.2000) 2000年5月9日(09.05.2000) 特願2000-136228

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 浜松ホト ニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 Shizuoka (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 河合和人

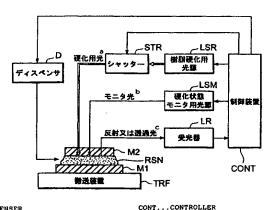
(KAWAI, Kazuhito) [JP/JP]. 内山直己 (UCHIYAMA, Naoki) [JP/JP]. 松井良太郎 (MATUI, Ryotaro) [JP/JP]. 伊藤 忍 (ITO, Shinobu) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社 内 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 長谷川芳樹, 外(HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目6番12号 大倉本 館 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM,

/毓葉有/

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR DETECTING END POINT OF CURING OF RESIN, ASSEMBLY, APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCING ASSEMBLY

(54) 発明の名称: 樹脂の硬化終点検出方法及び検出装置、組立部品、組立部品の製造装置及び製造方法



D...DISPENSER

C...REFLECTED OR TRANSMITTED LIGHT

a...CURING LIGHT STR...SHUTTER

LR. . . PHOTODETECTOR

LSR...LIGHT SOURCE FOR CURING RESIN

TRF...TRANSFER DEVICE

b...MONITOR LIGHT

LSM...LIGHT SOURCE FOR MONITORING CURED STATE

(57) Abstract: The correlation R=I(t)/I(0) between the intensity I(0) of at least one specific wavelength of monitoring light measured before a resin RSN is cured and the Intensity (t) of the specific wavelenght after the resin RSN is cured is determined. When the variation with time of the correlation R becomes stable, it is judged that the curing of the resin RSN has ended. To produce an assembly, a photocuring resin RSN is interposed between at least two members (M1, M2). When the curing end point is detected, the irradiation of the resin RSN with resin-curing light is stopped, and the assembly is transferred.

/続葉有/

LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, のガイダンスノート」を参照。 CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 2文字コード及び他の略語については、定期発行される (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, APCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語

#### 添付公開書類:

国際調査報告書

(57) 要約:

樹脂RSNの硬化以前に検出されたモニタ光の少なくとも1以上の特定波長の 強度 I (0) と、しかる後に検出されたモニタ光の前記特定波長の強度 I (t) との相関値R=I (t) /I (0) とする) を求め、この相関値Rの時間的変化 が安定状態となった場合に樹脂RSNの硬化が終了したと判定する。部品の製造 においては、少なくとも2つの部材M1,M2間に光硬化樹脂RSNを介在させ、 上述の硬化終点の検出した後、樹脂硬化用光の樹脂RSNへの照射を中断し、組 立部品の搬送を行う。

#### 明細書

樹脂の硬化終点検出方法及び検出装置、 組立部品、組立部品の製造装置及び製造方法

### 技術分野

5

10

15

20

25

本発明は、樹脂、特に光硬化樹脂の硬化終点検出方法及び装置、光硬化樹脂を用いた組立部品及びその製造装置並びに方法に関する。

### 背景技術

従来の硬化終点検出方法及び装置は特開平5-45288号公報、特開平6-242005号公報、特開昭62-103540号公報に記載されている。これらの特定方法においては特定波長におけるモニタ光の樹脂透過率が所定値となった場合に樹脂の硬化が終了したと判定している。

### 発明の開示

しかしながら、このような判定方法によっては正確な硬化終点判定を行うこと はできない。硬化時間が適切な終了時間を越えた場合には樹脂の変色や劣化が生 じ、また、適切な終了時間に満たない場合は当然不良品が製造される。上記従来 の方法を適用した現在の量産製品の現場においては、作業者が樹脂を楊枝等でつ つき、その硬化状態を確認しているのが現状である。本発明は、かかる課題に鑑 みてなされたものであり、正確な硬化終点判定を行うことが可能な樹脂の硬化終 点検出方法及び装置を提供することを目的とする。

上述の課題を解決するため、本発明に係る樹脂の硬化終点検出方法は、樹脂に モニタ光を照射し、前記樹脂によって反射された又は透過した前記モニタ光を検 出し、前記樹脂の硬化終点を検出する方法において、前記樹脂の硬化以前に検出 されたモニタ光の少なくとも1以上の特定波長の強度及びしかる後に検出された モニタ光の前記特定波長の強度に基づいて前記樹脂の硬化の終了を判定すること を特徴とする。

樹脂の硬化以前に検出されたモニタ光の少なくとも1以上の特定波長の強度と、

しかる後に検出されたモニタ光の前記特定波長の強度を用いれば、これらは硬化 終点と深く関連しているので、正確な硬化終点判定を行うことができる。

前記樹脂の硬化以前に前記樹脂にモニタ光を照射することにより、前記硬化以前のモニタ光の検出を行うことが好ましい。

5

10

15

20

25

また、上述のように、硬化以前と硬化後の強度は深く関連しているので、樹脂にモニタ光を照射し、樹脂によって反射された又は透過したモニタ光を検出し、樹脂の硬化終点を検出する方法において、樹脂の硬化以前に検出されたモニタ光の少なくとも1以上の特定波長の強度と、しかる後に検出されたモニタ光の前記特定波長の強度との相関値を求め、この相関値の時間的変化が安定状態となった場合に樹脂の硬化が終了したと判定することができる。

本方法を用いることにより、より正確な硬化終点判定を行うことができる。なお、樹脂の硬化以前とは硬化開始時を含む。

特に、前記相関値は、樹脂の硬化以前と硬化後における前記特定波長の強度比であることが好ましい。また、安定状態を確認するためには、前記相関値の時間 微分値を求め、求められた時間微分値が略零となった場合に樹脂の硬化が終了したと判定することが好ましい。なお、略零とは、相関値をRとすると、相関値の 時間微分値 ( $\Delta$ R/ $\Phi$ ) がRの $\pm$ 3%以下を意味するものとする。

樹脂を硬化させる手法としては、様々なものが考えられるが、当該方法を行う 装置が、樹脂の硬化を行う波長の光を樹脂に出射する樹脂硬化用光源を更に備え ていれば、光によって硬化を開始させることができる。この場合、モニタ光を出 射する光源と、樹脂硬化用光源とを同一とすれば、装置構成を簡略化できる。

以上の方法を実行する樹脂の硬化終点検出装置は、上記モニタ光を出射する光源と、上記モニタ光を検出する受光器と、上記判定を行う判定手段とを備えることを特徴とする。

また、光硬化樹脂を用いた組立部品の製造方法は、少なくとも2つの部材を含む組立部品の前記部材間に光硬化樹脂を介在させ、樹脂を硬化させるための樹脂

硬化用光が照射される位置へ組立部品を搬送し、樹脂硬化用光を樹脂に照射する工程と、樹脂硬化用光の照射以前にモニタ光を樹脂に照射し、樹脂によって反射された又は樹脂を透過したモニタ光を検出し、この検出結果に基づいて樹脂の硬化終点を検出した後、樹脂硬化用光の前記樹脂への照射を中断し、組立部品を位置から搬送する工程とを備えることを特徴とする。なお、前者の工程において、樹脂の介在と組立部品の搬送は、順不同で実行可能であり、組立部品の搬送とは結果的に組立部品が上記位置へ搬送されることを意味するものとする。

5

10

15

20

25

本方法によれば、樹脂硬化用光の照射以前にモニタ光を樹脂に照射し、樹脂によって反射された又は樹脂を透過したモニタ光を検出し、この検出結果に基づいて樹脂の硬化終点を検出した後、樹脂硬化用光の樹脂への照射を中断し、組立部品を照射位置から搬送するので、効率よく組立部品を製造可能することができる。本製造方法によって樹脂硬化が行われた組立部品は、その製造コストを低減することができる。

このような組立部品としては、光ピックアップ装置等が挙げられ、特開平10-39120号公報、特開平8-329508号公報、特開平9-35312号公報、特開平4-344792号公報、特開平5-45288号公報に記載のもの等が挙げられる。

また、上述のような製造方法を実行するための製造装置は、光硬化樹脂を硬化させるための樹脂硬化用光を樹脂に照射する樹脂硬化用光源と、モニタ光を樹脂に照射する硬化状態モニタ用光源と、樹脂によって反射された又は樹脂を透過したモニタ光を検出する受光器と、樹脂硬化用光の前記樹脂への照射を中断させる中断手段と、受光器の出力に基づいて樹脂の硬化終点を検出し、中断手段を制御して樹脂硬化用光の樹脂への照射を中断させる制御装置とを備えることを特徴とする。中断手段は、樹脂硬化用光源への電源供給用のスイッチとすることもできるが、出力の安定性の観点から、これは樹脂硬化用光源と樹脂との間の光路内に介在するシャッタであることが好ましい。

### 図面の簡単な説明

- 図1は樹脂の硬化終点検出装置のブロック図である。
- 図2は受光器LRによって検出された全波長帯域の光の強度と硬化用光照射時間との関係を示すグラフである。
- 5 図3は硬化終端モニタ型接着工程を纏めたフローチャートである。
  - 図4A,図4B、図4Cは図3の工程を補足説明するための説明図である。
  - 図5は光樹脂硬化装置10の構成図である。
  - 図6は別の形態の光樹脂硬化装置10の構成図である。
  - 図7は更に別の形態の光樹脂硬化装置10の構成図である。
- 10 図8は別の方法を説明するための説明図である。
  - 図9はモニタ光として樹脂透過光を検出するタイプの装置構成例を示す図である。
  - 図 1 0 はモニタ光として樹脂反射光を検出するタイプの装置構成例を示す図である。
- 15 図11は第1樹脂に関する測定結果を示すグラフである。
  - 図12は第1樹脂に関する測定結果を示すグラフである。
  - 図13は第1樹脂に関する測定結果を示すグラフである。
  - 図14は第1樹脂に関する測定結果を示すグラフである。
  - 図15は第2樹脂に関する測定結果を示すグラフである。
- 20 図16は第2樹脂に関する測定結果を示すグラフである。
  - 図17は第2樹脂に関する測定結果を示すグラフである。
  - 図18は第2樹脂に関する測定結果を示すグラフである。
  - 図19は第3樹脂に関する測定結果を示すグラフである。
  - 図20は第3樹脂に関する測定結果を示すグラフである。
- 25 図21は第3樹脂に関する測定結果を示すグラフである。
  - 図22は第3樹脂に関する測定結果を示すグラフである。

図23は第3樹脂に関する測定結果を示すグラフである。

図24は第3樹脂に関する測定結果を示すグラフである。

図25はプレパラートに関する測定結果を示すグラフである。

図26はプレパラートに関する測定結果を示すグラフである。

図27はプレパラートに関する測定結果を示すグラフである。

### 発明を実施するための最良の形態

5

10

15

20

25

以下、実施の形態に係る樹脂の硬化終点検出方法、硬化終点検出装置、組立部品、組立部品の製造装置、並びに方法について説明する。なお、同一要素には、同一符号を用いることとし、重複する説明は省略する。

図1は、樹脂の硬化終点検出装置を含む組立部品製造装置のブロック図である。 当該樹脂RSNは、接着される第1及び第2部材M1,M2間に介在する。本実 施形態の組立部品は、第1及び第2部材M1,M2と樹脂RSNからなる。樹脂 RSNはディスペンサDから部材M1,M2間に供給される。樹脂RSNは光硬 化樹脂であって、樹脂硬化用の光源LSRから樹脂RSNに樹脂硬化用光(紫外 線、可視光等、樹脂によって異なる)を照射すると、樹脂RSNの主成分である 高分子材料が重合反応し、樹脂RSNは硬化する。

硬化状態モニタ用の光源LSMから、上記とは異なる波長帯域或いは微弱な同一波長帯域のモニタ光を、樹脂RSNに照射すると、モニタ光の特定成分は樹脂RSN内で吸収等されて減衰し、受光器LRに入射する。樹脂RSNによって反射されたモニタ光を反射光とし、透過したモニタ光を透過光とすると、受光器LRは、反射又は透過光の一方を検出することになる。

受光器LRは、ホトダイオード或いはホトダイオードアレイと分光器とを組み合わせたものであり、受光した光における所定波長帯域のスペクトルを検出することができる。受光器LRから出力された複数の特定波長の光の強度は、制御装置CONTに入力される。制御装置CONTは、硬化用光を遮断するためのシャッター(中断手段)STR、部材M1、M2からなる組立部品を搬送する搬送装

置TRF、ディスペンサDを制御すると共に、受光器LRから入力された上記データに基づいて樹脂RSNの硬化終了時を判定する。

図2は、受光器LRによって検出された全波長帯域の光の強度と硬化用光照射時間との関係を示すグラフである。この光強度は、照射時間の経過に伴って一旦低下し、しかる後、増加する。このように、樹脂RSNの透過光強度の時間変化は、硬化の最中に大きく変化し、従来から知られているように必ずしも単調には変化しない。これは、樹脂RSNの硬化が進行するにつれて樹脂RSNの透過率のみならず、屈折率も変化しているためと考えられる。すなわち、硬化によって樹脂RSNが一種の光学レンズのように機能し、結果的に測定される透過率変化に影響を与えているものと思われる。

5

10

15

20

25

また、接着される部材を硬化用光が通過する場合には、測定される光は、部材の影響を含むこととなる。したがって、樹脂RSNの硬化が完全に一様に進行しない場合や、接着される部材を代えた場合には、透過率の絶対値測定等の従来の判断手法によっては、到底正確な終点検出を行うことはできない。また、高分子の重合反応に係わる結合部位の振動周波数に依存して透過率は変化するが、単に、この透過率を測定しただけでは硬化の目安は得られるものの、正確な硬化終点を検出することはできない。

本実施形態に係る樹脂の硬化終点検出方法は、光源LSMから樹脂RSNにモニタ光を照射し、樹脂RSNによって反射された又は樹脂RSNを透過したモニタ光を検出し、樹脂RSNの硬化終点を検出する方法において、樹脂RSNの硬化以前に検出されたモニタ光の少なくとも1以上の特定波長の強度I(0)と、しかる後に検出されたモニタ光の前記特定波長の強度I(t)に基づいて樹脂RSNの硬化が終了したと判定する。

樹脂RSNの硬化以前に検出されたモニタ光の少なくとも1以上の特定波長の強度と、しかる後に検出されたモニタ光の特定波長の強度を用いれば、これらは硬化終点と深く関連しているので、正確な硬化終点判定を行うことができる。樹

脂の硬化以前に前記樹脂にモニタ光を照射することにより、前記硬化以前のモニタ光の検出を行うことが好ましい。

5

10

15

20

25

本例における相関値Rについて詳説すれば、相関値Rは、樹脂RSNの硬化以前と硬化後における前記特定波長の強度比である。本例においては、上記安定状態を確認するため、相関値Rの時間微分値を求め、求められた時間微分値が略零  $(=0\pm$ 所定値(微少値))となった場合に樹脂RSNの硬化が終了したと判定する。なお、各特定波長における光強度の時間微分値の硬化前後の比率を相関値とすることとしてもよい。なお、略零とは、相関値をRとすると、相関値の時間微分値( $\Delta$ R/分)がRの $\pm$ 3%以下を意味するものとする。

樹脂RSNの硬化終了が判定されると、制御装置CONTはシャッターSTR に制御信号を送出し、シャッターSTRを閉じて硬化用光の樹脂RSNへの照射を中断し、しかる後、現在の部材M1,M2からなる組立部品を搬送装置TRF によって硬化用光照射位置から移動させ、次の組立部品を搬送装置TRFによって、硬化用光照射位置に移動させる。もちろん、現在の組立部品は、これよりも前の組立部品における樹脂硬化が終了した後に、硬化用光照射位置に移動させられている。

図3は上述の硬化終端モニタ型接着工程を纏めたフローチャートであり、図4A、図4B、図4Cは本工程を補足説明するための説明図である。

本方法においては、まず、上記組立部品(対象物)を硬化用光照射位置Pに移動させる(S1)(図4A)。この硬化用光照射位置Pは、樹脂の硬化終点検出装

置を内部に有する光樹脂硬化装置 1 0 から硬化用光及びモニタ光が照射可能な位置である。

次に、対物レンズ等の部材M2をロボットROBによってレンズホルダ等の部材M1上に配置し、これらの隙間にディスペンサDから樹脂RSNを塗布・供給する(S2)(図4B)。この配置工程と樹脂供給工程の順序は逆であってもよい。

5

10

15

20

25

しかる後、樹脂硬化状態のモニタを開始する(S3)(図4C)。装置10は、モニタ用光源LSMから出射されたモニタ光を樹脂RSNに導くための光ファイバ(ライトガイド)F1と、樹脂RSNからのモニタ光を受光器LRに導くための光ファイバ(ライトガイド)F2と、樹脂硬化用光源LSRから出射された硬化用光を樹脂RSNに導くための光ファイバ(ライトガイド)F3とを備えている。なお、本例では、モニタ用の光ファイバF1,F2はそれぞれ1本であることとし、硬化用の光ファイバF3は複数本(光ファイバ束)であることとする。

樹脂硬化状態のモニタが開始されると、モニタ用光源LSMからのモニタ光が 光ファイバF1を介して樹脂RSNに照射され、樹脂RSNからのモニタ光が光 ファイバF2を介して受光器LRに入射する。したがって、受光器LRに入射し た光のスペクトルが制御装置CONTに所定のサンプリングタイミングで記憶さ れていく。

なお、樹脂RSNがアクリル系接着剤である場合には、エチレン二重結合(= CH2)が1617nmに吸収スペクトルを有し、重合が行われることによりこの結合が切断されることから、スペクトルのうちの波長1617nmの光を特定波長とし、これのモニタ開始時の強度I(0)を測定する。この場合、硬化が進行すると強度Iは徐々に低下し、硬化が終了すると変化が止まる。

樹脂RSNがエポキシ系接着剤である場合には、一重結合(CH-CH)が1166nmに、CONH 2結合が1429nmに吸収スペクトルを有することから、スペクトルのうちの波長1166nm、1429nmの光を特定波長とし、これのモニタ開始時の強度I(0)を測定する。この場合、硬化が進行すると前

者の強度Iは徐々に上昇し、硬化が終了すると変化が止まるが、後者の強度Iは、 硬化が進行すると徐々に下降し、硬化が終了すると変化が止まる。

しかる後、樹脂硬化用光源LSRから出射された硬化用光を光ファイバF3を介して樹脂RSNに照射し、樹脂RSNの硬化を開始する(S4)。この状態を保持しつつ、モニタ光が受光器LRに入射することによって、モニタ光のスペクトルが制御装置CONTに記憶されていく。特定波長の強度はI(t)である。

5

10

15

20

25

制御装置CONTは、上述の判定工程を逐次実行しており、樹脂硬化が終了したと判定された場合には(S5)、シャッタSHRを閉じて、硬化用光の樹脂RSNへの照射を中止する(S6)。樹脂硬化の終点は、上記特定波長が1つである場合には、これの相関値R(=I(t)/I(0))の時間的変化がなくなった時点とし、上記特定波長が2つである場合には、双方の相関値Rの時間的変化がなくなった時点、すなわち時間微分値が略零となった時点とする。特定波長が3つ以上である場合は、全ての相関値Rの時間的変化がなくなった時点を硬化終了時と判定する。

最後に、樹脂硬化の終了した組立部品を硬化用光照射位置Pから移動させ(S1)、次の組立部品を位置Pに移動させ(S1)、以後、以上の工程を繰り返す。

すなわち、上記光硬化樹脂を用いた組立部品の製造方法は、少なくとも2つの部材M1,M2を含む組立部品の部材M1,M2間に光硬化樹脂RSNを介在させ、樹脂RSNを硬化させるための樹脂硬化用光が照射される位置Pへ組立部品を搬送し、樹脂硬化用光を樹脂RSNに照射する工程と、樹脂硬化用光の照射以前にモニタ光を樹脂RSNに照射し、樹脂RSNによって反射された又は樹脂を透過したモニタ光を検出し、この検出結果に基づいて樹脂RSNの硬化終点を検出した後、樹脂硬化用光の樹脂RSNへの照射を中断し、組立部品を位置Pから搬送する工程とを備えている。

上記工程において、樹脂の介在工程と組立部品の搬送は、順不同で実行可能であり、組立部品の搬送とは結果的に組立部品が上記位置へ搬送されることを意味

する。

5

10

15

20

25

本方法によれば、樹脂硬化用光の照射以前にモニタ光を樹脂RSNに照射し、 樹脂RSNによって反射された又は樹脂を透過したモニタ光を検出し、この検出 結果に基づいて樹脂の硬化終点を検出した後、樹脂硬化用光の樹脂RSNへの照 射を中断し、組立部品を照射位置Pから搬送するので、効率よく組立部品を製造 可能することができる。本製造方法によって樹脂硬化が行われた組立部品は、そ の製造コストを低減することができる。

このような組立部品としては、光ピックアップ装置等が挙げられ、特開平10-39120号公報、特開平8-329508号公報、特開平9-35312号公報、特開平4-344792号公報、特開平5-45288号公報に記載のもの等が挙げられる。

次に、上記光樹脂硬化装置10の内部構造について説明する。

図5は、光樹脂硬化装置10の構成図である。この装置10は、筐体HS内部に収納された硬化用光源LSR、モニタ用光源LSM、受光器LR、モニタ用光源LSMの点灯及び受光器LRの出力信号増幅を行う駆動回路DRV、筐体HS内部を冷却する空冷ファンFAN、制御装置CONT(CONT'、MEM)、制御装置CONTにより開閉制御されるシャッタSTR、これらに電力を供給するための駆動電源PWと、筐体HS外部に露出した光ファイバF1,F2,F3と、外部機器とのデータの送受信を行うための外部入出力端子TLとを備えている。

制御装置CONTは、上述の記憶を行うためのメモリMEMを制御装置本体CONT,とは分離して示してある。また、制御装置本体CONT,は、駆動回路DRV、シャッタSTR、メモリMEMを制御すると共に、上述の終点判定を行う。また、制御装置CONTは、図1に示したディスペンサDや搬送装置TRFの制御機能を有することとしてもよいが、この機能は装置外部の制御装置が行うこととしてもよい。

装置10においては、硬化用光源LSRから出射された硬化用光は、これと光

学的に結合した光ファイバF3に入射してその端部から出射され、モニタ用光源 LSMから出射された光はこれと光学的に結合したファイバF1に入射してその 端部から出射され、樹脂RSNからのモニタ光は光ファイバF2に光学的に結合 した受光器LRに入射する。

硬化用光源LSRとしては、反射鏡を備えた水銀キセノンランプ、水銀ランプ、 メタルハライドランプ、エキシマランプ、半導体レーザダイオード等を用いるこ とができる。

5

20

25

モニタ用光源LSMとしては、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ、発光 ダイオード、半導体レーザダイオード等を用いることができる。

10 樹脂RSNを硬化させる手法としては、様々なものが考えられるが、当該方法を行う装置においては、樹脂の硬化を行う波長の光を樹脂RSNに出射する樹脂硬化用光源LSRを更に備えているので、光によって硬化を開始させることができる。この場合、モニタ光を出射する光源LSMと、樹脂硬化用光源LSRとを同一とすれば、装置構成を簡略化できる。

15 受光器LRに用いられる受光素子としては、InGaAsフォトダイオードアレイ等の半導体光検出器、光電管、電子打ち込み型CCD、光電子増倍管等を用いることができる。

なお、光樹脂硬化装置10としては別の構成も可能である。

図6は、別の形態の光樹脂硬化装置10の構成図である。上記光樹脂硬化装置10との違いは、モニタ用光源から出射された光が一方の入力ポートに入射する2分岐の光ファイバ結合器CPを用い、他方の入力ポートを受光器LRに光学的に結合させ、光ファイバ結合器CPの出力ポートには、1本の光ファイバF12を上記光ファイバF1,F2に代えて用いた点である。

光源LSMから出射されたモニタ光は結合器CPに入力されて光ファイバ12 から出射し、光ファイバ12に樹脂RSN方向から入射したモニタ光は結合器C Pを介して受光器LRに入射する。他の構成は、図5に示したものと同一である。

図7は、更に別の形態の光樹脂硬化装置10の構成図である。上記光樹脂硬化装置10との違いは、光ファイバF1,F2,F3に代えて、光ファイバ東F312を用い、そのうちの光ファイバF1に相当する1本をモニタ用光源LSMに、光ファイバF2に相当する1本を受光器LRに光学的に結合させた点である。

光源LSMから出射されたモニタ光は光ファイバ312から出射し、光ファイバ312に樹脂RSN方向から入射したモニタ光は受光器LRに入射する。なお、硬化用光も光ファイバ312を介して樹脂RSN方向に出射する。他の構成は図5に示したものと同一である。

5

10

15

20

25

次に、部材M1,M2間に樹脂RSNを介在させた後、加圧し、樹脂硬化を行う方法について説明する。

図8は、このような方法を説明するための説明図である。この方法においては、まず、ガラス板等の部材M1の表面にディスペンサDから樹脂RSNを供給し、次に、部材M1をスピナーによって回転させることによって樹脂RSNを、その表面上の均一に分布させる。更に、この部材M1の上に、部材M2を配置し、この組立部品を硬化用光照射位置まで搬送し、加圧装置PRによって部材M1,M2の厚み方向に加圧(プレス)する。そして、光樹脂硬化装置10によって、上述の樹脂硬化工程を行い、その硬化終点を検出し、硬化が終了した組立部品を硬化用光照射位置から搬送させる。なお、同図に示す光樹脂硬化装置10は、図5に示したものにおいて、光ファイバF3に代えて、ミラーやレンズからなる光学系F3、を用いたものである。

以上、説明したように、実施の形態に係る方法によれば、相関値Rの時間的変化が安定状態となった場合に樹脂RSNの硬化が終了したと判定するので、正確な硬化終点判定を行うことができる。この方法を実行する樹脂の硬化終点検出装置は、上述のモニタ光を出射する光源LSMと、上述のモニタ光を検出する受光器LRと、上述の判定を行う制御装置(判定手段)CONTとを備えている。

また、上述のような製造方法を実行するための製造装置は、光硬化樹脂RSN

を硬化させるための樹脂硬化用光を樹脂に照射する樹脂硬化用光源LSRと、モニタ光を樹脂RSNに照射する硬化状態モニタ用光源LSMと、樹脂RSNによって反射された又は樹脂RSNを透過したモニタ光を検出する受光器LRと、樹脂硬化用光の樹脂RSNへの照射を中断させるシャッター(中断手段)STRと、受光器LRの出力に基づいて樹脂RSNの硬化終点を検出し、シャッターSTRを制御して樹脂硬化用光の樹脂RSNへの照射を中断させる制御装置CONTとを備えている。

5

10

15

20

25

なお、中断手段STRは、樹脂硬化用光源への電源供給用のスイッチとすることもできるが、出力の安定性の観点から、これは樹脂硬化用光源LSRと樹脂RSNとの間の光路内に介在するシャッタであることとした。

次に、この構成を採用した硬化終点検出装置の具体例について説明する。

図9はモニタ光として樹脂透過光を検出するタイプの装置構成例を示す図である。本例においては、樹脂硬化用光源LSRとしてUVスポット光源装置(浜松ホトニクス製:L7212-01)を用い、光源LSRから出射された硬化用光を光ファイバ(浜松ホトニクス製:A2873)F3を介して出射し、これをファイバF3の先端部に取付けられたコリメートレンズ(浜松ホトニクス製:E5147-06)COL3によって平行光とし、樹脂RSNに照射する。

モニタ用光源LSMとしては、ハロゲン光源(浜松ホトニクス製:L6758)を用い、光源LSMから出射されたモニタ光を光ファイバF1を介して出射し、これをファイバF1の先端部に取付けられたコリメートレンズ COL1によって平行光とし、樹脂RSNに照射する。

樹脂RSNを透過したモニタ光はファイバF2の先端部に取付けられたコリメートレンズCOL2によって集光され、光ファイバF2の端面に入射し、光ファイバF2中を伝搬して受光器LRに入力される。受光器LRとしては分光測光装置(浜松ホトニクス製:C8147-34)を用いることができる。受光器LRの出力はデータ解析を行う制御装置CONTにされ、制御装置CONTによって

上述の樹脂硬化終点が検出される。

5

10

15

20

25

図10はモニタ光として樹脂反射光を検出するタイプの装置構成例を示す図である。本装置と、図9に示したものとの違いは、コリメータレンズCOL1, COL2が、樹脂RSNにモニタ光を照射し、モニタ光の樹脂RSNによる反射光を測定可能な位置に配置されている点であり、他の構成は図9のものと同一である。なお、硬化用光の樹脂RSNへの入射角は、0度とすることもできるし、また、90度未満の適当な角度、例えば45度とすることもできる。

この装置を用いて、実際に硬化用光照射時間とモニタ光の樹脂透過スペクトルの関係を調べた。

測定対象の第1樹脂として、紫外線硬化性エポキシ樹脂(スリーボンド3121)を用いた場合の測定結果を図11~図14に示す。特定波長は得られたスペクトルの中で1166.4nm、1428.8nm、1500nmに設定した。硬化状態のモニタ開始から $\Delta$ t(=6.759)秒後(t=0)に、硬化用光(紫外線)を樹脂に照射し(図11)、モニタ開始から84.255秒後(t=7.5秒)を硬化終了時と判定した(図12)。これらの強度比R=I(t=77.5)/I(0)を図13に示す。硬化終了時においては、これらの強度比Rは以後変化しなかった。なお、図14に示すように、各波長の光の強度の比率のみを測定した場合、この強度比に大きな変化は見られない。なお、時間Tはモニタ開始時をT=0として示している。すなわち、T=t+ $\Delta$ tである。

測定対象の第2樹脂として、変性アクリル樹脂(Multi-Cure625)を用いた場合の測定結果を図15~図18に示す。この樹脂の硬化時間 t は10 秒以下であった。図15 はT=0 秒の場合のスペクトル、図16 はT=6.27 2 秒の場合のスペクトル(硬化開始時 t=0)、図17 はT=11.877 秒の場合のスペクトル、図18 はT=22.284 秒の場合のスペクトルを示す。図中の三角マークで示される特定波長は、T=11.877 秒以降に強度変化が略零となっていることが分かる。

測定対象の第3樹脂として、通常の光ピックアップにおける対物レンズ接着用の接着剤を用いた場合の測定結果を図19~図24に示す。図19はT=2.26100場合(t=0)のスペクトル、図20はT=4.8440の場合のスペクトル、図21はT=10.3440の場合のスペクトル、図22は図中の三角マークで示される特定波長の強度比R=I(T=4.844)/I(T=0))、図23は図中の三角マークで示される特定波長の強度比R=I(T=10.344)/I(T=0))を示す。T=10.33400%となった。

なお、図24に示すように、特定波長間の強度比(=I(1617nm)/I(1505nm))を時間微分値で示すと、この変化は大きく一定ではないことが分かる。

なお、測定対象として、プレバラートのみを用いた場合の測定結果を図25~ 図27に示す。図25はT=0秒の場合のスペクトル、図26はT=13.127秒の場合のスペクトル(硬化開始時t=0)、図27は図25、図26中の三角マークで示される3つの特定波長の時間変化を示す。

上述の樹脂の硬化終点検出装置及び検出方法によれば、正確な硬化終点判定を 行うことができ、また、その製造方法によれば、効率よく組立部品を製造するこ とができるので、その製造コストを低下させることができる。

### 産業上の利用可能性

5

10

15

20 本発明は、樹脂の硬化終点検出方法及び装置、光硬化樹脂を用いた組立部品及 びその製造装置並びに製造方法に利用することができる。

### 請求の範囲

1. 樹脂にモニタ光を照射し、前記樹脂によって反射された又は透過した前記モニタ光を検出し、前記樹脂の硬化終点を検出する方法において、前記樹脂の硬化以前に検出されたモニタ光の少なくとも1以上の特定波長の強度及びしかる後に検出されたモニタ光の前記特定波長の強度に基づいて前記樹脂の硬化の終了を判定することを特徴とする樹脂の硬化終点検出方法。

5

10

15

20

25

- 2. 前記樹脂の硬化以前に前記樹脂にモニタ光を照射することにより、 前記硬化以前のモニタ光の検出を行うことを特徴とする請求の範囲第1項に記載 の硬化終点検出方法。
- 3. 前記樹脂の硬化以前に検出されたモニタ光の少なくとも1以上の特定波長の強度と、しかる後に検出されたモニタ光の前記特定波長の強度との相関値を求め、前記相関値の時間的変化が安定状態となった場合に前記樹脂の硬化が終了したと判定することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の樹脂の硬化終点検出方法。
  - 4. 前記相関値は、前記樹脂の硬化以前と硬化後における前記特定波長の強度比であることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の樹脂の硬化終点検出方法。
  - 5. 前記相関値の時間微分値を求め、求められた時間微分値が略零となった場合に前記樹脂の硬化が終了したと判定することを特徴とする請求の範囲第2項に記載の樹脂の硬化終点検出方法。
  - 6. 請求の範囲第 1 項に記載の前記モニタ光を出射する光源と、前記モニタ光を検出する受光器と、前記判定を行う判定手段とを備えることを特徴とする樹脂の硬化終点検出装置。
  - 7. 前記樹脂の硬化を行う波長の光を前記樹脂に出射する樹脂硬化用光源を更に備えることを特徴とする請求の範囲第6項に記載の硬化終点検出装置。
    - 8. 前記モニタ光を出射する光源と、前記樹脂硬化用光源とは同一であ

ることを特徴とする請求の範囲第7項に記載の硬化終点検出装置。

5

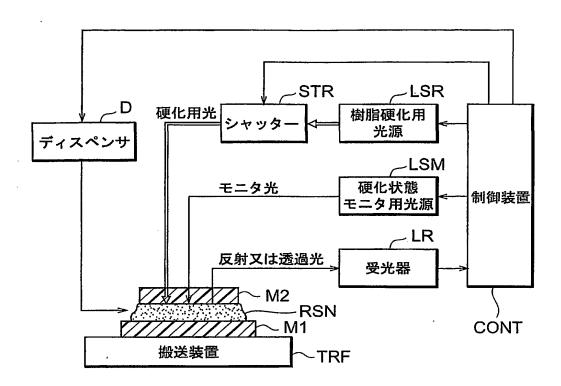
10

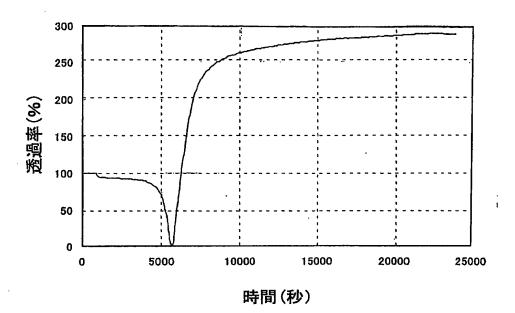
15

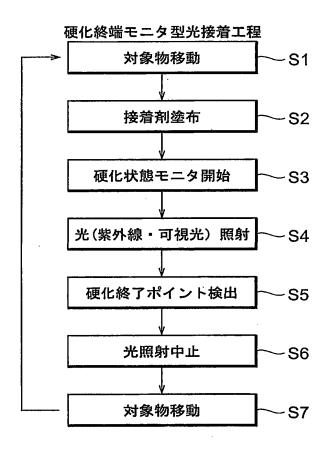
20

9. 少なくとも2つの部材を含む組立部品の前記部材間に光硬化樹脂を介在させ、前記樹脂を硬化させるための樹脂硬化用光が照射される位置へ前記組立部品を搬送し、前記樹脂硬化用光を前記樹脂に照射する工程と、前記樹脂硬化用光の照射以前にモニタ光を前記樹脂に照射し、前記樹脂によって反射された又は前記樹脂を透過した前記モニタ光を検出し、この検出結果に基づいて前記樹脂の硬化終点を検出した後、前記樹脂硬化用光の前記樹脂への照射を中断し、前記組立部品を前記位置から搬送する工程とを備えることを特徴とする光硬化樹脂を用いた組立部品の製造方法。

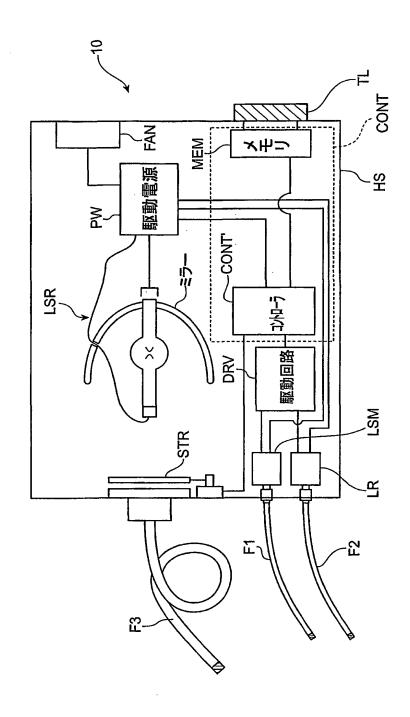
- 10. 請求の範囲第9項に記載の製造方法によって樹脂硬化が行われた組立部品。
- 11. 光硬化樹脂を硬化させるための樹脂硬化用光を前記樹脂に照射する樹脂硬化用光源と、前記モニタ光を前記樹脂に照射する硬化状態モニタ用光源と、前記樹脂によって反射された又は前記樹脂を透過した前記モニタ光を検出する受光器と、前記樹脂硬化用光の前記樹脂への照射を中断させる中断手段と、前記受光器の出力に基づいて前記樹脂の硬化終点を検出し、前記中断手段を制御して前記樹脂硬化用光の前記樹脂への照射を中断させる制御装置とを備えることを特徴とする光硬化樹脂を用いた組立部品の製造装置。
- 12.前記中断手段は、前記樹脂硬化用光源と前記樹脂との間の光路内に 介在するシャッタであることを特徴とする請求の範囲第11項に記載の光硬化樹脂を用いた組立部品の製造装置。







ROB 10 位置合わせ **図4A 図**4B 塗布 10 **図4C** モニタ&硬化



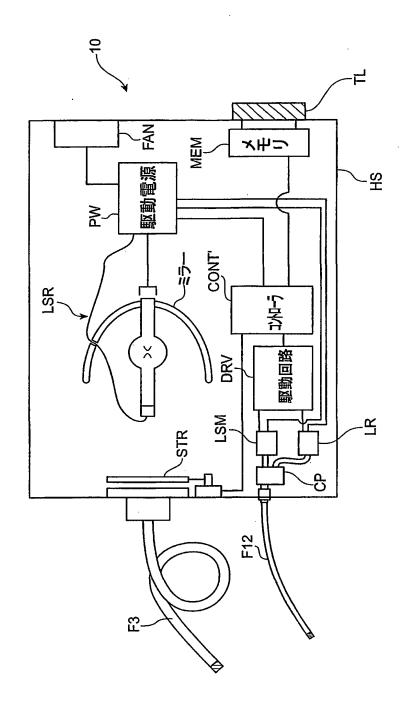
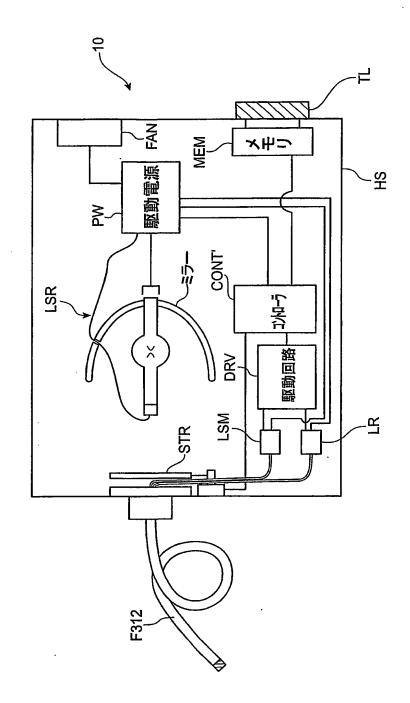
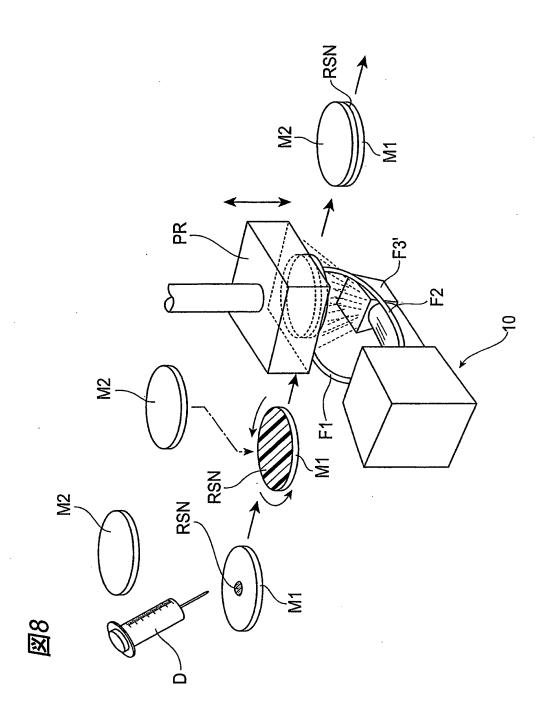


図8

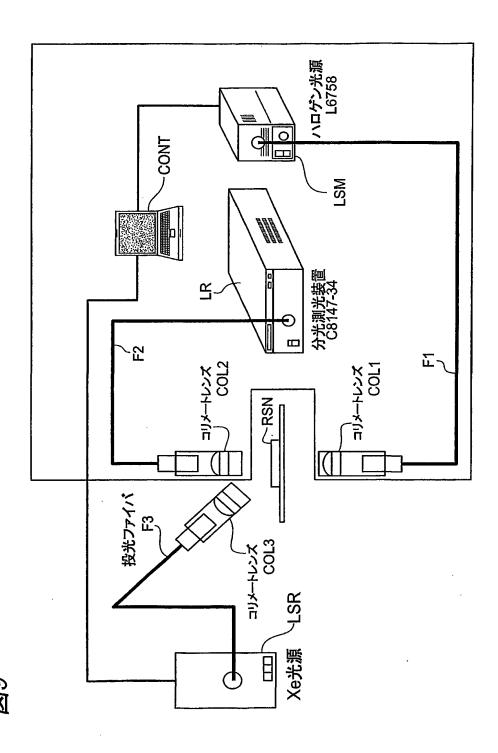
6/19



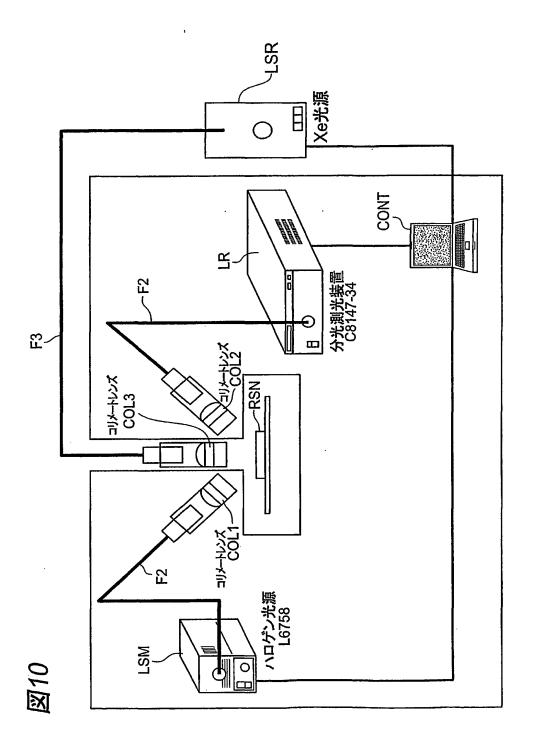




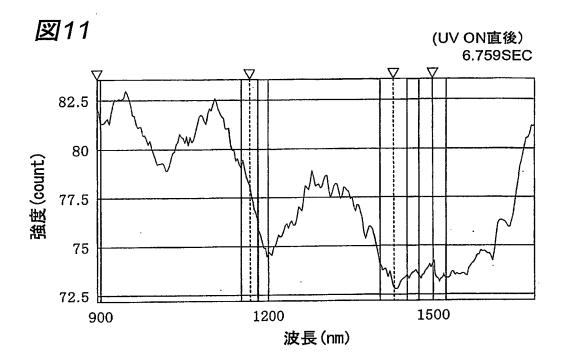
8/19

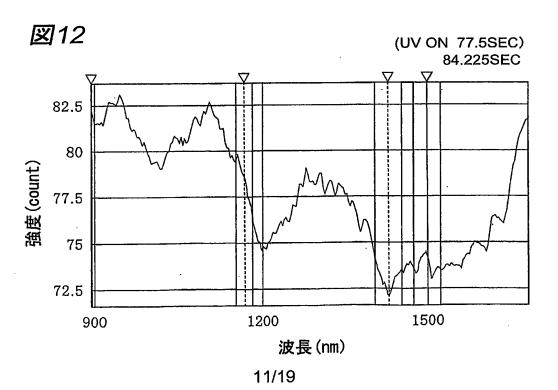


9/19

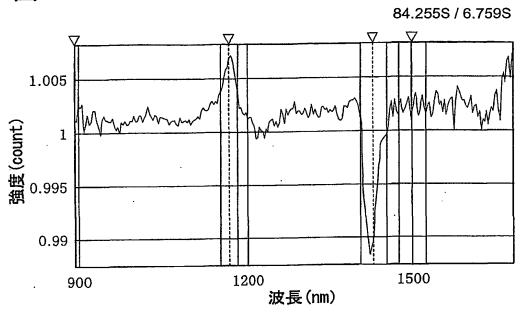


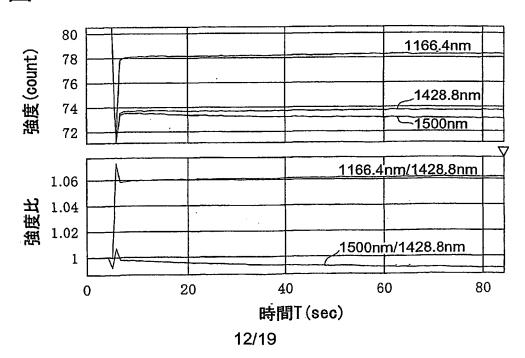
10/19

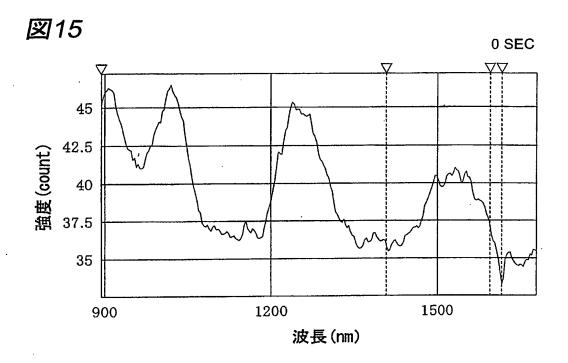


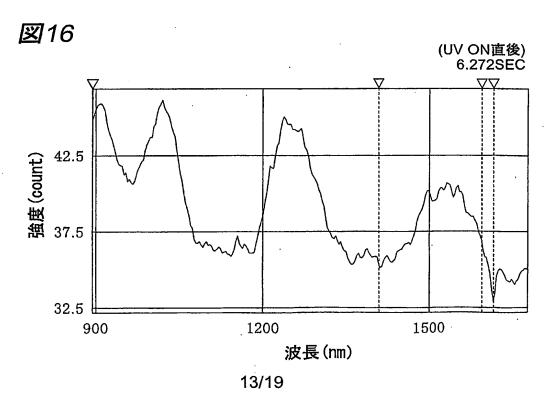


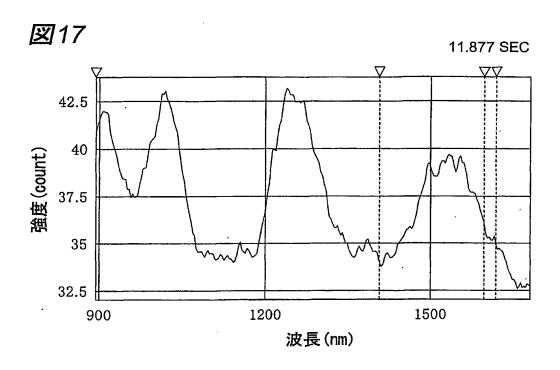


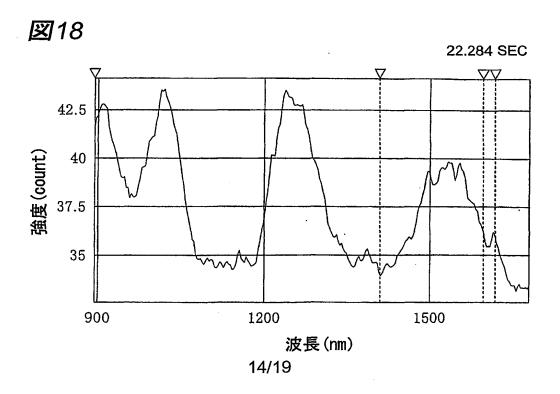


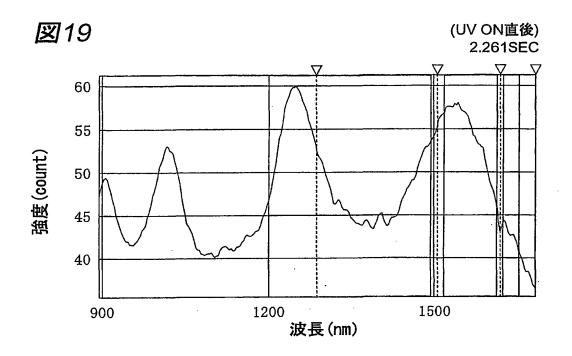


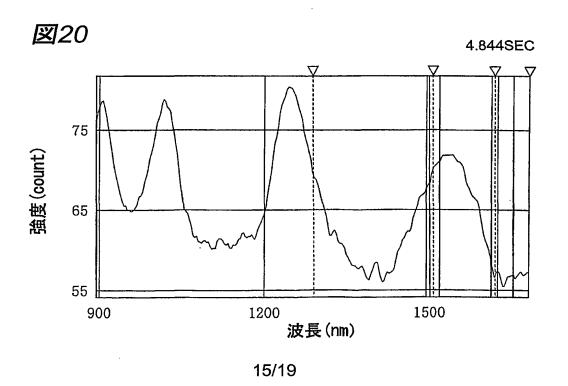


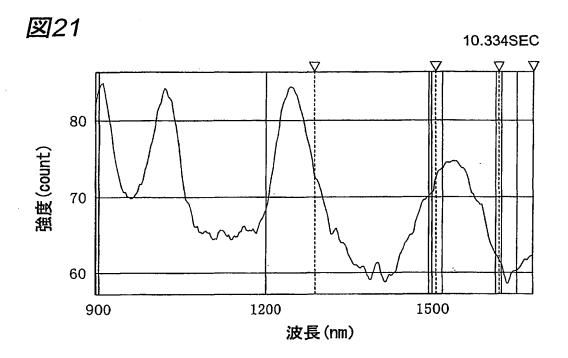


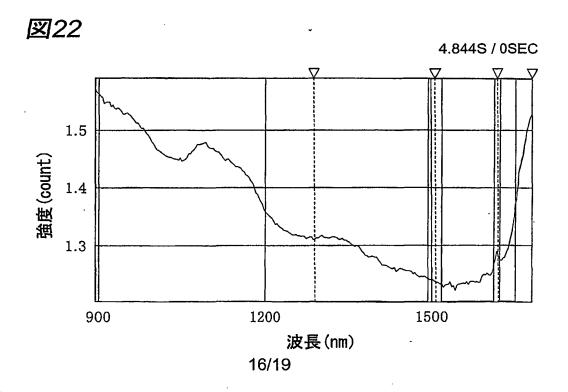


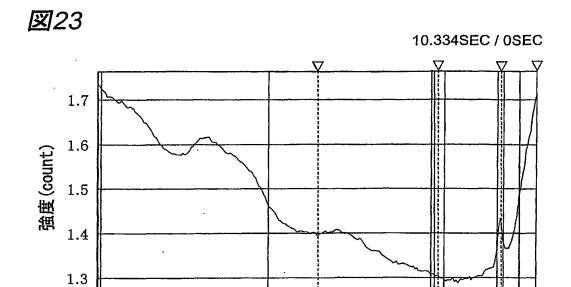










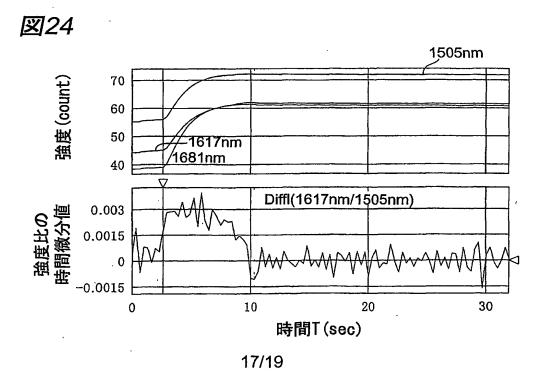


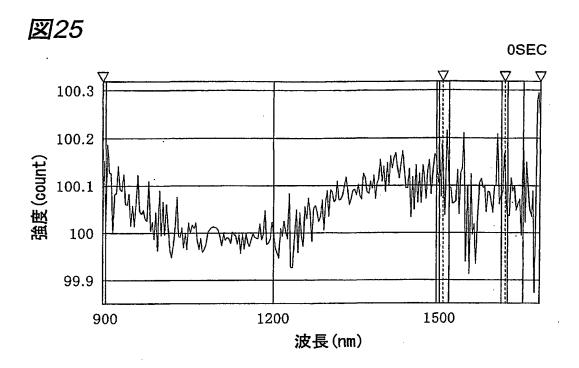
1200

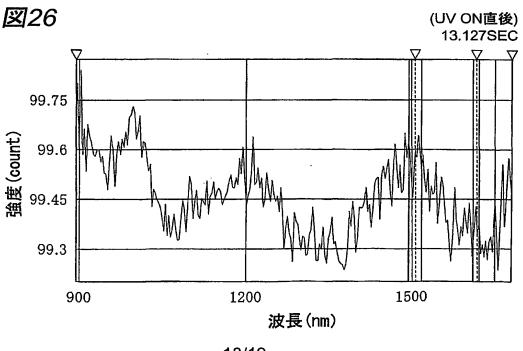
波長(nm)

900

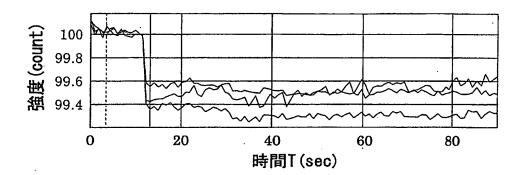
1500







18/19



### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/03874

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> G01N21/27 G01N21/75 G01N33/44				
<u>-</u>	International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC		
	SEARCHED	hardenië etien erakele)		
	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int.Cl <sup>7</sup> G01N21/00-21/01, 21/17-21/61, 21/74, G01N33/44			
Jitsu Koka:	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1992-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2001 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001			
	ata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)	
C. DOCUN	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Ÿ	JP 5-164692 A (Matsushita Elect 29 June, 1993 (29.06.93), Full text (Family: none)	cric Ind. Co., Ltd.),	1-12	
Ą	JP 5-501158 A (Allied-Signal In 04 March, 1993 (04.03.93), Full text, & US 5142151 A	nc.),	1-12	
Y	JP 5-45288 A (Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.), 23 February, 1993 (23.02.93), Full text (Family: none)		1-12	
Y	JP 2000-55806 A (Fujikura Ltd.) 25 February, 2000 (25.02.00), Full text (Family: none)	,	1-12	
Y	JP 63-88437 A (Shimadzu Corpora 19 April, 1988 (19.04.88), Full text (Family: none)	ation),	1-12	
Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  Date of the actual completion of the international search		later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family  Date of mailing of the international search report		
17 August, 2001 (17.08.01) 28 August, 2001 (28.08.01)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office  Authorized officer				
Facsimile No. Teleph		Telephone No.		

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP01/03874

·	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	T
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Ÿ	JP 9-110479 A (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 28 April, 1997 (28.04.97), Full text (Family: none)	8
Y	JP 10-25348 A (Nissan Chemical Industries, Ltd.), 27 January, 1998 (27.01.98), Full text (Family: none)	9-12
:		
	,	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP01/03874

		Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This	inte	mational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1. [		Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. [		Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. [		Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box	n	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
		mational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
	inv all	The invention of claim 9 complies with the requirement of unity of invention the respect to the invention of claim 1.  The invention of claim 10 complies with the requirement of unity of vention with respect to the invention of claim 9, but there is no direct lowed technical relationship between the invention of claim 10 and the vention of claim 1 which is a major claim.
1.		As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.	$\boxtimes$	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.		As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4.		No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Ren	ark	on Protest

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (1)) (July 1992)

国際出願番号 PCT/JP01/03874

A. 発明の原	属する分野の分類(国際特許分類 (I PC))	•	
Int.	C 1 7 G01N21/27 G01N21/75 G01N33/44	•	
		·	·
	テった分野		
調査を行った最	b小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int.	C 1 7 G01N21/00-21/01, 21/17-21/61, 21/74, G	01N33/44	
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの	,	
	用新案公報 1992-1996年		
	開実用新案公報     1971-2001年       録実用新案公報     1994-2001年	•	·
	用新案登録公報 1996-2001年		
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) WPI/L JOIS			
C. 関連する	ると認められる文献		
引用文献の			関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると		請求の範囲の番号
Y	JP 5-164692 A(松下電器産業株式会社)29.6月.19 	993 (29. 06. 93) 全文 ファミリーなし	1-12
, Y	JP 5-501158 A(アーライト・シク・ナル インコーホ・レーテット・)4.3月	. 1993 (04. 03. 93) 全文 &US 5142151 A	1-12
Υ	JP 5-45288 A(松下電器産業株式会社)23.2月.1993(23.02.93)全文 77ジーなし		1-12
Y	JP 2000-55806 A(株フジクラ)25.2月.2000(25.02.00	))全文 7ァミリーなし	1-12
Y	JP 63-88437 A(株式会社島津製作所)19.4月.1988	3(19.04.88)全文 ファジーなし	1-12
Y	JP 9-110479 A(住友電気工業株式会社)28.4月.19	997(28.04.97)全文 ファジーなし	8
Y	JP 10-25348 A(日産化学株式会社)27.1月.1998(2	27.01.98) 全文 ファジーなし ・	9-12
	,		
X C欄の続	とにも文献が列挙されている。		別紙を参照。
		の日の彼にハギャルキ・井井	
* 引用文献( 「A」特に関	カカテコッー 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表	された文献であって
もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論			
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの			
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発見 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの			
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以			
文献(理由を付す)			
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 28 00 0 1			
17.08.01 国際開催報告の発送日 28.08.01			
	の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	2W 9118
	国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915		150
	都千代田区館が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3290

C (続き). 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Y	JP 6-229921 A(松下電器産業株式会社)19.8月.1994(19.08.94)全文	9-12	
	ファミリー無し		
Y	日本国実用新案登録出願61-22896号(日本国実用新案登録出願公開	12	
,	62-136271号) の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影した		
	マイクロフィルム(ウシオ電機株式会社)27.8月.1987 (27.08.87)全文 ファミリーなし		
	,,,,,		
	·		
	·		
,			
		. ·	
,			
·			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		.	
	1		

第1欄		-	
法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。			
1.	請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、		
2.	請求の範囲は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、		
з. 🗌	請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。		
第Ⅱ欄	発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)	1	
次に対	べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。	1	
請求	その範囲1に対し請求の範囲9は単一性を満たす。 その範囲10は請求の範囲9に対しては単一性を満たすが、主たる請求の範囲である請求 5囲1とは直接には許された何れの関係をも有さない。		
		١	
1.	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。		
2. X	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追 加調査手数料の納付を求めなかった。		
3.	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。		
4. [.]	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。		
追加調査	至手数料の異議の申立てに関する注意 ] 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。		
ī	追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがたかった	١	

様式PCT/ISA/210 (第1ページの続葉 (1)) (1998年7月)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited t	o the item	is checked:
☐ BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
FADED TEXT OR DRAWING		
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		· ·
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS		
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE I	POOR QUA	LHTY
OTHER:		

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.